ユーザーガイド

B850M GAMING PLUS WIFI6E マザーボード



目次

クイックスタート	4
仕様	17
MSI独自の機能	21
パッケージの内容	22
バックパネルコネクター	23
LANポートLED状態表	24
オーディオジャックの接続	24
アンテナの取り付け	26
コンポーネントの概要	27
CPUソケット	28
DDR5 DIMMスロット	30
PCI_E1~3: PCIe拡張スロット	32
M2_1~2: M.2スロット (Key M)	33
SATA1~4: SATA 6Gb/sコネクター	37
JAUD1: フロントオーディオコネクター	37
JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター	38
JDASH1:チューニングコントローラーコネクター	39
JOCFS1: セーフブートジャンパ	39
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: 電源コネクター	40
JCl1: ケース開放スイッチコネクター	41
JUSBC1: USB 10Gbps Type-C®フロントパネルコネクター	42
JUSB3: USB 5Gbpsコネクター	42
JUSB1~2: USB 2.0コネクター	43
JTPM1: TPMモジュールコネクター	43
CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~3: ファンコネクター	44
JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ	45
JRGB1: RGB LEDコネクター	46
JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター	47
JAF_1: EZ Connヘッダー V1	49
オンボードLED	51
EZ Debug LED	51
EZメモリ検出LED	51

OS、ドライバーおよびMSI Centerのインストール	52
MSI Driver Utility Installerでのドライバーのインストール	. 53
UEFI BIOS	56
BIOSの設定	. 57
BIOSセットアップ画面の起動	. 58
BIOSのリセット	. 59
BIOSのアップデート方法	. 59

クイックスタート

このクイックスタートにはマザーボードとパーツの取付方法の説明を記載しています。一部のインストールにはビデオデモンストレーションも提供されます。スマートフォンやタブレットのWebブラウザでURLにアクセスしてビデオをご覧ください。QRコードからアクセスすることもできます。

ツールおよびコンポーネントの準備



ねじセット

安全に関する注意事項

- 本パッケージ内のコンポーネントは静電放電(ESD)を受けやすいので、PCの組み立てを確実 に成功させるために以下の注意事項を守ってください。
- コンポーネントがしっかりと全部接続されていることを確認してください。確実に接続されて いない場合、コンポーネントの認識不良や起動不良の原因となります。
- 繊細な部品に触れないよう、マザーボードのフチを持ってください。
- マザーボードを扱う際には、静電気破壊を防ぐために、静電放電 (ESD)リストストラップを着けることをお薦めします。ESDリストストラップが用意できない場合は、他の金属製のものに触れて静電気を逃してからマザーボードを扱ってください。
- 本品を取り付けない時は、静電気対策が施された箱か、または静電気防止パッド上で保管してください。
- コンピューターの電源を投入する前に、マザーボードのショートの原因となる、外れたネジや 金属製の部品がマザーボード上またはPCケース内にないか、よく確認して下さい。
- コンポーネントの破損やユーザーの怪我の原因となるおそれがあるため、組み立てが完了する前にPCを起動させないでください。
- PCの組立について不明な点がある場合は、販売店やメーカーのサポート窓口に相談してください。
- PCパーツの取り付けおよび取り外しを行う前には、必ずPCの電源をオフに、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 本ユーザーガイドは大切に保存してください。
- 本マザーボードは湿気の少ない所で使用・保管してください。
- 電源ユニットをコンセントに接続する前に、電源ユニットに記載された電圧がコンセントの電 圧に適合しているか確認してください。
- 電源コードは踏まれることがないように配線してください。電源コードの上に物を置かないで ください。
- マザーボードに関するすべての注意と警告を遵守してください。
- 次のような場合は、販売店や代理店のサポート窓口にマザーボードの点検を依頼してください。
 - PCに水をこぼした場合。
 - マザーボードが高い湿気にさらされた場合。
 - ユーザーズマニュアルに従って操作しても、マザーボードが正常に作動しない、または起動しない場合。
 - マザーボードが落ちて破損した場合。
 - マザーボードに目に見える破損がある場合。
- 本品を温度が60℃ (140°F)より高い場所に置かないでください。マザーボードが破損すること があります。

ケーススタンドオフの注意事項

マザーボードに損害を防ぐために、マザーボードの回路とPCケースの間に必要のない取り付け スタンドオフを取り付けないでください。使用者に注意するために、「Case standoff keep out zone」の標示(下図のように)がマザーボードの背面に付きます。

衝突回避の注意事項

ネジ穴周辺にはキズを防止する保護塗装を施しています。



* 上図は参照用だけです。ご購入したマザーボードはモデルと異なる場合がありますので、ご注 意ください。





ネジ式CPUクーラーを取り付ける場合は下図に従ってリテンションブラケットを取り外してから、CPUクーラーを取り付けてください。



DDR5メモリの取り付け



• https://msi.gm/S647FF99







フロントパネルヘッダーの接続



• https://msi.gm/S8EF7577





11,

電源コネクターの接続





CPU_PWR1~2



グラフィックスカードの取り付け





周辺機器の接続





仕様

СРU	 AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000シリーズデスクトッププロセッサをサポート* プロセッサソケットAM5 		
	⁻ 新しいノロセッサのリリース後、www.msi.comにアクセスして最新のサポート状態を 確認してください。		
チップセット	AMD B850チップセット		
ХŦIJ	 DDR5メモリスロット4本搭載*、最大256GB搭載可能** AMD PORスピードとJEDECスピードをサポート メモリオーバークロックとAMD EXPO™をサポート デュアルチャンネルモードをサポート デュアルチャンネルモードをサポート Non-ECC、Un-bufferedメモリをサポート CUDIMM対応 (クロックドライバーバイパスモードのみ対応)*** *このマザーボードのメモリ(DIMM)スロットは片側ラッチ仕様です。 ** メモリ互換性と対応速度は、CPUとメモリの構成によって異なります。詳細については、 製品のサポートページに掲載されているメモリの互換性リストを参照するか、以下のWEB サイトをご覧ください。https://www.msi.com/support/。 *** CUDIMMサポートとPORブート周波数はCPUシリーズによって異なる場合があります。 ジョント後は手動でオーバークロックすることが可能です。一部のCPUではブートに失敗 することがありますが、将来のBIOSアップデートにより互換性ができったる天空です。 		
 PCIexabitation (Algorithm Related F) F) 「Habbit KED Get C) PCIexabitation (Algorithm Related F) F) 「Habbit KED Get C) PCIe x16スロット x1 PCI_E2は最大PCIe 4.0 x16をサポート (CPU帯域 つしてっかの場合) 最大PCIe 4.0 x16をサポート (Ryzen™ 9000/70 つしてっかの場合) 最大PCIe 4.0 x4をサポート (Ryzen™ 8700/830 ロセッサの場合) PCIe x1スロット x2 PCIe_E1は最大PCIe 3.0 x1をサポート (B850チッT) 域接続) PCI_E3は最大PCIe 3.0 x1をサポート (B850チッT) 域接続) 			
オンボードグラフィ ックス	 HDMI[™] 2.1ポート x1、最大解像度4K 60Hzをサポート*/** DisplayPort 1.4ポート x1、最大解像度4K 60Hzをサポート*/** * GPU内蔵プロセッサを使用している場合利用可能です。 ** グラフィックスの仕様は使用するCPUによって異なる場合があります。 		
SATAポート	• SATA 6Gb/sポート x4 (B850チップセット帯域接続)		

次のページから続く

前のページから続く

M.2 SSDスロット	 M.2スロット x2 (Key M) M2_1スロット (CPU帯域接続) 最大PCle 5.0 x4をサポート (Ryzen[™] 9000/ 7000シリーズプロセッサの場合) 最大PCle 4.0 x4をサポート (Ryzen[™] 8000シリーズプロセッサの場合) 2260/ 2280ストレージデバイスをサポート M2_2スロット (CPU帯域接続) 最大PCle 4.0 x4をサポート (Ryzen[™] 9000/ 7000/ 8700/ 8600/ 8400シリーズプロセッサの場合) 最大PCle 4.0 x2をサポート (Ryzen[™] 8500/ 8300シリーズプロセッサの場合)
	 2280/2280ストレージデバイスをリホート SATAストレージデバイスにて、RAID 0、RAID 1とRAID 10をサポ
RAID	ート • M.2 NVMeストレージデバイスにて、RAID 0とRAID 1をサポート
オーディオ	Realtek® ALC897 • 7.1チャンネルHDオーディオ
LAN • Realtek® 8125D 2.5Gbps LANコントローラー x1	
Wi-Fi & Bluetooth®	 Wi-Fi 6E ワイヤレスモジュールはM.2 (Key-E) スロットにプレーインストールされます。 MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/5GHz/6GHz*(160MHz)をサポート、最大2.4Gbpsまでの速度をサポート 802.11 a/ b/g/n/ac/axをサポート 802.11 a/ b/g/n/ac/axをサポート Bluetooth[®] 5.3**、FIPS、FISMAをサポート Wi-Fi 6E 6GHzt4 名国の規定によって異なる場合があり、Windows 10ビルド21H1およびWindows 11に対応します。 ** Bluetoothのパージョンは更新される場合があります。詳細はWi-Fiチップセットベンダーのウェブサイトを参照してください。
電源コネクター	 24ピンATXメイン電源コネクター x1 8ピン+12V電源コネクター x2

次のページから続く

前のページから続く

内部USBコネクター	 USB 10Gbps Type-C®フロントパネルポート x1 (B850チップセット帯域接続) USB 5Gbpsコネクター x1 (B850チップセット帯域接続) 2基の追加USB 5Gbpsポートをサポート USB 2.0コネクター x2 (B850チップセット帯域接続) 4基の追加USB 2.0ポートをサポート 			
ファンコネクター	・ 4ピンCPUファンコネクター x1 ・ 4ピンウォーターポンプ/ システムファンコネクター x1 ・ 4ピンシステムファンコネクター x3			
システムコネクター	 フロントパネルオーディオコネクター x1 システムパネルコネクター x2 ケース開放スイッチコネクター x1 TPMモジュールコネクター x1 チューニングコントローラーコネクター x1 EZ Connヘッダー V1 (JAF_1) x1 			
ジャンパ	・ クリアCMOSジャンパ x1 ・ OCセーフブートジャンパ x1			
LEDの機能	 4ピンRGB LEDコネクター x1 3ピンA-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター x3 EZ Debug LED x4 EZメモリ検出LED x1 			
バックパネルコネクタ ーとその他	 クリアCMOSボタン x1 Flash BIOSボタン x1 HDMI[™]ポート x1 DisplayPort x1 LAN (RJ45) ジャック x1 USB 10Gbps Type-Aポート x3 (CPU帯域接続) USB 10Gbps Type-Cポート x1 (B850チップセット帯域接続) USB 5Gbps Type-Aポート x4 (ASM 1074帯域接続) Wi-Fiアンテナコネクター x2 オーディオジャック x3 			
1/0コントローラー	NUVOTON NCT6687-Rコントローラーチップ			

次のページから続く

前のページから続く

ハードウェアモニター	 CPU/システム/チップセット温度の検知 CPU/システム/ポンプファン回転速度の検知 CPU/システム/ポンプファン回転速度のコントロール 			
寸法	・ M-ATXフォームファクタ ・ 9.6 in. x 9.6 in. (243 mm x 243 mm)			
BIOSの機能 • 256 Mbフラッシュ x1 • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.5, SMBIOS 3.7 • 多言語対応				
ソフトウェア	 デバイスドライバー MSI Center Acrobat Adobe Creative Cloud AIDA64 Extreme - MSI Edition CPU-Z MSI GAMING Dropbox Norton 360 			

MSI独自の機能

MSI Center

- MSI AI Engine
- Cooling Wizard
- Mystic Light
- Ambient Link
- Frozr AI Cooling
- Hardware Monitoring
- Live Update
- MSI Companion
- System Diagnosis
- True Color
- User Scenario
- AI LAN Manager

冷却機能

- K7 MOSFETサーマルパッド / K5エクスト ラチョークパッド
- 拡張ヒートシンクデザイン
- ファンヘッダー (CPU + コンボ+ PUMP + SYSTEM)
- M.2 Shield Frozr

パフォーマンス

- Core Boost
- デュアルCPU電源
- VRM電源デザイン (VCore / SOC / MISC)
- Lightning Gen 5 M.2
- Lightning Gen 4 PCI-Eスロット / M.2

- ・ フロントUSB Type-C
- Memory Boost
- サーバグレードPCB
- 2オンス厚の銅を採用したPCB

EZ DIY

- EZ M.2 Clip II
- Flash BIOSボタン
- クリアCMOSボタン
- プレーインストールのI/Oシールド
- EZ アンテナセット
- EZ Conn設計(JAF_1)
- PCI-E STEEL ARMOR
- EZ LED (EZ DEBUG LED / EZメモリ検出)
- EZ LEDコントロール

オーディオ

• Audio Boost 4

RGBサポート

- Mystic Light拡張 (RGB)
- Mystic Light拡張 (ARGB V2)
- Ambientデバイスサポート

BIOS

- Click BIOS X
- Al Boost
- Performance Preset

パッケージの内容

パッケージにすべての添付品が含まれていることをご確認ください。

ボード

• マザーボード本体 x1

ドキュメンテーション

- クイック取り付けガイド x1
- 欧州連合規則 x1

ケーブル

- SATAケーブル x1
- 1 to 2 EZ Connケーブル (V1) x1

付属品

- EZ Wi-Fi アンテナセット x1
- EZ M.2 Clip II x1
- EZ M.2 Clip II リムーバー x1

⚠ 注意

欠品または破損がある場合は、直ちにご購入された販売店へ連絡して下さい。

バックパネルコネクター



項目	説明
1	クリアCMOSボタン - このボタンの使用前には、必ずPCの主電源をオフにしてくださ い。クリアCMOSボタンを5-10秒押したままにすると、BIOSがリセットされ、工場出 荷時の設定に戻ります。
2	DisplayPort
3	2.5Gbps LAN (RJ45) ポート
4	USB 10Gbps Type-Aポート (CPU帯域接続)
5	USB 5Gbps Type-Aポート (ASM 1074帯域接続)
6	Wi-Fiアンテナコネクター
7	ライン入力ジャック
8	ライン出力ジャック
9	マイク入力ジャック
10	Flash BIOSボタン - Flash BIOSボタンでのBIOSのアップデートについては、60ペー ジをご参照ください。
11	
12	USB 10Gbps Type-Aポート (CPU帯域接続)
13	USB 10Gbps Type-Aポート (CPU帯域接続) • Flash BIOSポート
14	USB 10Gbps Type-Cポート (B850チップセット帯域接続)

LANポートLED状態表



リンク/ アクティビティLE	D	スピードLED		
状態 説明		状態	スピード	
Off	リンクしていません	Off	10Mbps	
黄色でゆっくり点滅	リンクしています	緑色	100Mbps/ 1Gbps	
黄色で高速点滅	データ通信中です	オレンジ	2.5Gbps	

オーディオジャックの接続 ヘッドフォンとマイクの接続方法



ステレオスピーカーの接続方法



4チャンネルスピーカーの接続方法



5.1チャンネルスピーカーの接続方法



7.1チャンネルスピーカーの接続方法



アンテナの取り付け

1. 下図のように2枚のアンテナケーブルをしっかりとWi-Fiアンテナコネクターに接続します。



2. 信号を強化するためにアンテナをできるだけ高く置きます。



コンポーネントの概要



CPUソケット

AM5ソケットは、AMDプロセッサに向けて設計された最新のCPUソケットであり、処理性能の高 い効率的なCPUをPCへ使用することができる、現代のコンピューティングシステムにおける重要 なコンポーネントです。



CPUをAM5ソケットに取り付ける方法

AM5 CPUには**切り欠きが2個、黄色い三角印**一個があります。黄色い三角印の方向をピン1の方向に向けて装着します。

CPU側の2つの切り欠きとAM5ソケットの2つの切り欠きを合わせ、CPUを取り付けます。取り付けの際、CPU上の黄色い三角印はピン1の方向に向いていることを確認してください。



CPUソケットの中央から最近のDIMMスロットまでの直線距離。



- AM5プロセッサのアーキテクチャのために、プロセッサを変更する場合、システムの設定はクリ アされて、BIOSをデフォルト値に戻します。
- CPUの脱着は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。
- CPUを取り付けた後、CPUソケットに取り付けられていたCPUソケットカバーは絶対に捨てないでください。本製品の修理を依頼される際に、CPUソケットカバーがCPUソケットに取り付けられていない場合は修理をお断りすることがございます。
- CPUを外した状態でマザーボードを保管する場合は、必ずCPUソケットカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。
- CPUは一方向にしか取り付けられませんので、無理に取り付けを行わないでください。過度な 圧力をかけずに、CPUをソケットにゆっくりと設置してください。
- CPUのピンや表面には触れないでください。ピンに傷がつくと、CPUが故障する可能性があります。
- CPUを取り付ける際は、必ずCPUクーラーも取り付けてください。CPUクーラーは過熱を防 ぎ、システムの安定を保つために必要です。
- CPUクーラーは、添付された説明書に従って取り付けてください。適切な冷却性能を確保するため、CPUとしっかりと密着し、マザーボードと接続されていることを確認してください。
- CPUの過熱はCPU自身やマザーボードに深刻なダメージを与えるおそれがあります。システム 組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPU クーラーをマザーボードへ装着する際、CPUとの接触面に適切な量の熱伝導性ペーストを塗 布するか、または熱伝導性シートを挟んでください。
- このマザーボードはオーバークロックをサポートしています。オーバークロックを試みる前に、 マザーボード以外のすべてのパーツがオーバークロックに耐えうるか確認してください。製品 の仕様を超えるいかなる試みも推奨しません。製品の仕様を超えた不適切な取り扱いによっ て生じた損害やリスクをMSIは保証しません。

DDR5 DIMMスロット

DDR5 DIMMスロットは、DDR5(Double Data Rate 5)メモリモジュール専用スロットであり、コン ピューターメモリの最新規格を表し、データ転送速度と効率を向上させます。





メモリモジュールの推奨取付順序







⚠ 注意

- このマザーボードのメモリ(DIMM)スロットは片側ラッチ仕様です。メモリモジュールの取り付けや取り外しの際は、スロット破損に十分注意をして作業を行ってください。
- DDR5モジュールの切り欠きをメモリスロットの切り欠きに合わせ、正しい方向を確認します。
 モジュールを無理にスロットに押し込まないでください。正しい方向に合わせると、簡単にスライドすることができます。
- デュアルチャンネルモードでのシステムの安定性を確保するためには、同一メーカーの同一メ モリモジュールを装着する必要があります。
- メモリの動作周波数はSPDに依存するため、オーバークロックの際に公称値より低い周波 数で動作するメモリがあります。メモリを公称値かそれ以上の周波数で動作させたい場合 は、BIOSメニューのDRAM Speedの項目で動作周波数を設定してください。
- 全てのDIMMスロットを使用する場合やオーバークロックをする場合はより効率的なメモリ冷 却システムの使用をお薦めします。
- オーバークロック時の、メモリの安定性と互換性は取り付けられたCPUとデバイスに依存します。
- 互換性があるのメモリについての詳細はwww.msi.comからご参照ください。

PCI_E1~3: PCIe拡張スロット

PCI Express (PCIe) 拡張スロットは拡張カードをマザーボードに接続することができます。これらのカードは、グラフィックス、ネットワーク、ストレージなどの追加機能をPCに提供することができます。



PCI_E1: PCIe 3.0 x1 (チップセット帯域接続)
 PCI_E2: PCIe 4.0 x16 (CPU帯域接続)
 PCI_E3: PCIe 3.0 x1 (チップセット帯域接続)



- 大型且つ重いグラフィックスカードをインストールすると、スロットの変形を防止するため に、MSI Graphics Card Bolsterのようなツールを使用することが必要です。
- 拡張カードの着脱は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。ハードウェアまたはソフトウェアにどのような変更が必要であるかは、拡張カードのドキュメントでご確認ください。



M2_1~2: M.2スロット (Key M)

M.2スロットは、マザーボード上の小型の高速拡張スロットです。従来のSATA SSDよりも高速な パフォーマンスを提供するソリッドステートドライブの一種であるM.2 SSDを接続できます。



EZ M.2 Clip IIでM.2 SSDを取り付け る方法をビデオで確認できます。



https://msi.gm/SED18DE2



M.2 SSDはヒートシンクを搭載している場合、下記のことを注意してください。

- M.2スロットのM.2プレートまたはM.2ゴムキューブを取り外してからM.2 SSDを取り付けてください。マザーボードに供給のヒートシンクを再度取付ける必要はありません。
- 損傷を防止するために、使用するM.2 SSDヒートシンクがサイズ制限に適合していることを確認してください。

M.2 SSDヒートシンクサイズ制限

追加のヒートシンクを購入する場合は、下図を参照してM.2取り付けスペースの寸法を確認して ください。スペースを確認する際は、PCIe拡張カードの高さも考慮してください。



M2_1スロットへのM.2モジュールの取り付け

- 1. M.2 Shield Frozrヒートシンクのねじを緩めます。
- 2. M.2 Shield Frozrヒートシンクを持ち上げ、取り外します。



3. 2260 SSDが取り付けられている場合は、付属のEZ M.2 Clip II リムーバーを使用してくだ さい。付属のEZ M.2 Clip IIをスロットにセットし、リムーバーを使用して時計回りに回して、 クリップを固定します。2280 SSDを取り付ける場合は、この手順をスキップしてください。



- 4. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
- 5. EZ M.2クリップを回してM.2 SSDを固定するか、SSDを自動的にロックして固定するEZ M.2 Clip IIを使用します。



- 6. 底面のM.2 Shield Frozrヒートシンクの放熱パッドから保護膜を取り外します。
- 7. M.2 Shield Frozrヒートシンクをヒートシンクスタンドオフに固定します。



M2_2スロットへのM.2モジュールの取り付け

1. SSDの長さによって付属のEZ M.2 Clip IIをスロットにセットし、EZ M.2 Clip II リムーバー を使用して時計回りに回して、クリップを固定します。



- 2. 30 の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
- 3. SSDを自動的にロックして固定するEZ M.2 Clip IIを使用します。



EZ M.2 Clip IIを使用しているM.2 SSDの取り外す方法

EZ M.2 Clip IIからM.2 SSDを取り外すには、EZ M.2 Clip IIの上部にあるスプリングヘッドを外側 にゆっくりと押しながらM.2 SSDを取り出します。



SATA1~4: SATA 6Gb/sコネクター

これらのコネクターはSATA 6Gb/sインターフェースポートです。一つのコネクターにつき、一つの SATAデバイスを接続できます。



注意

- SATAケーブルは90度以下の角度に折り曲げないでください。データ損失を起こす恐れがあります。
- SATAケーブルは両端に同一のプラグを備えています。然し、スペースの確保のためにマザーボ ードにはストレートタイプのコネクターを接続されることをお薦めします。

JAUD1: フロントオーディオコネクター

このコネクターにはフロントパネルのオーディオジャックを接続します。



2			10
	•		•
		•	•
1			9

ピン	信号名	ピン	信号名
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター

JFP1コネクターは電源オン、電源リセット、PCケースのLEDをコントロールします。Power Switch/Reset Switchヘッダーには電源ボタン/リセットボタンを接続します。Power LEDヘ ッダーにはPCケースのLEDを接続します。HDD LEDヘッダーはハードディスクの状態を示しま す。JFP2コネクターはBuzzerとSpeakerに対応しています。PCケースからケーブルを正しく接続 するには、下記の図をご参照ください。



⚠ 注意

Power LEDとHDD LEDケーブルはマザーボード上の対応するプラスとマイナスのピンヘッダー に接続することを確認してください。正しく接続されていない場合、LEDは正常に機能しませんの でご注意ください。

JDASH1:チューニングコントローラーコネクター

このコネクターはオプションのチューニングコントローラーモジュールを接続します。



ピン	信号名	ピン	信号名	
1	No Pin	2	NC	
3	MCU_SMB_SCL_M	4	MCU_SMB_SDA_M	
5	VCC5	6	Ground	

2 6

JOCFS1: セーフブートジャンパ

セーフブート用のジャンパです。ジャンパを有効にすると、システムはデフォルト設定とより低い PCIe (CPU帯域接続) モードで起動します。



 正常 (デフォルト)
 保存したBIOS設定で起動 します。



有効 セーフブート時はBIOSの デフォルト設定とより低い PCIe (CPU帯域接続) モー ドを適用します。

CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: 電源コネクター

これらの電源コネクターにはATX電源を接続します。



CPU_PWR1~2

ATX PWR1

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V





ピン	信号名	ピン	信号名
1	+3.3V	2	+3.3V
3	Ground	4	+5V
5	Ground	6	+5V
7	Ground	8	PWR OK
9	5VSB	10	+12V
11	+12V	12	+3.3V
13	+3.3V	14	-12V
15	Ground	16	PS-ON#
17	Ground	18	Ground
19	Ground	20	Res
21	+5V	22	+5V
23	+5V	24	Ground

🕼 注意

マザーボードの安定した動作を確実にするために、全ての電源ケーブルが適切なATX電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。

JCI1: ケース開放スイッチコネクター

このコネクターにはケース開放スイッチケーブルを接続します。





ケース開放検知機能の使い方

- 1. JCI1コネクターをケース開放スイッチ/センサーに接続します。
- 2. ケースのカバーを閉じます。
- 3. BIOS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
- 4. Chassis IntrusionをEnabledに設定します。
- 5. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYes を選択します。
- 6. ケースが開けられるとシステムに開放の情報が記録され、次回のシステム起動時に警告メ ッセージが表示されます。

ケース開放警告のリセット

- 1. BIOS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
- 2. Chassis IntrusionをResetに設定します。
- 3. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYes を選択します。

JUSBC1: USB 10Gbps Type-C®フロントパネルコネクター

このUSBコネクターにはフロントパネルのUSB Type-C[®]ポートを接続し、最大10Gbpsのデータ 転送速度をサポートします。ケーブル接続時に正しい方向を確保できるように設計されています。





JUSB3: USB 5Gbpsコネクター

このUSBコネクターにはケースパネルのUSBポートを接続し、最大5Gbpsのデータ転送速度を サポートします。

	ピン	信号名	ピン	信号名
	1	Power	2	USB3_RX_DN
	3	USB3_RX_DP	4	Ground
	5	USB3_TX_C_DN	6	USB3_TX_C_DP
	7	Ground	8	USB2.0-
	9	USB2.0+	10	Ground
20 1	11	USB2.0+	12	USB2.0-
	13	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	15	USB3_TX_C_DN	16	Ground
	17	USB3_RX_DP	18	USB3_RX_DN
	19	Power	20	No Pin

⚠ 注意

電源とグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそ れがあります。

JUSB1~2: USB 2.0コネクター

このUSBコネクターにはケースパネルのUSBポートを接続し、最大480Mbpsのデータ転送速度 をサポートします。 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10



1 9				
ピン	信号名	ピン	信号名	
1	VCC	2	VCC	
3	USB0-	4	USB1-	
5	USB0+	6	USB1+	
7	Ground	8	Ground	
9	No Pin	10	NC	

⚠ 注意

- VCCピンとグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。
- これらのUSBポートでiPad、iPhoneとiPodを再充電するには、MSI Centerユーティリティをイ ンストールしてください。

JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクターは、Trusted Platform Module (TPM) に向けて設計されており、機密データの 安全な保存を可能にし、システムの完全性を保証する暗号処理を実行します。





ピン	信号名	ピン	信号名
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request



CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~3: ファンコネクター

ファンコネクターはPWMモードとDCモードに分類されます。PWMモードファンコネクターには 常時12Vが出力されており、スピードコントロール信号によってファンスピードを調整します。DC モードファンコネクターは電圧出力を変えることでファンスピードをコントロールします。マザー ボードのファンコネクターモードについては、下記の仕様表を参照してください。

BIOS> HARDWARE MONITORパネルで、ファンをコントロールします。Smart Fan Modeを有効にすると、ファンの回転速度がCPUまたはシステムの温度によって調整されます。Smart Fan Modeを無効にすると、ファンが最大回転数で動作します。

⚠ 注意

マザーボードがサポートする場合は、HARDWARE MONITORパネルでDCまたはPWMをファン タイプに設定することができます。PWM/DCモードを切り替えた後、ファンが正しく動作している ことを確認してください。





PWMモードのピンの定義

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DCモードのピンの定義

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

ファンコネクターのファン仕様

コネクター	ファンモード	最大電流	最大電源
CPU_FAN1	自動モード	2A	24W
PUMP_SYS1	PWMモード	3A	36W
SYS_FAN1~3	自動モード	1A	12W

<u>♪</u> 注意

自動モードファンコネクターは自動的にPWMまたはDCモードを検出することができます。

JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ

本製品はシステムの設定情報を保持するCMOSメモリを搭載しており、マザーボード上のボタン 型電池から電力が供給されます。システムの設定をクリアしたい場合は、CMOSメモリをクリアす るためにジャンパピンにジャンパブロックを取り付けてください。







CMOSをクリア/ BIOSをリセット

BIOSをデフォルト値にリセットする

- 1. PCの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
- 2. ジャンパブロックでJBAT1を5-10秒ぐらいショットします。
- 3. JBAT1からジャンパブロックを取り外します。
- 4. 電源コードをコンセントに元通りに接続し、電源を投入します。

JRGB1: RGB LEDコネクター

JRGBコネクターは5050 RGB LEDストリップ12Vを接続します。



	_	 	
1			

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+12V	2	G
3	R	4	В

RGB LEDストリップコネクター



RGB LEDファンコネクター



⚠ 注意

- JRGBコネクターは長さ2m以下のものを御使用ください。定格最大出力は3A (12V)で、5050 RGB LEDストリップ(12V/G/R/B)をサポートします。
- RGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして電源コードを抜いた 状態で実施してください。
- MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。

JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター

JARGB_V2コネクターはARGB Gen2とARGB LEDストリップを接続することができま す。JARGB_V2コネクターの定格最大出力は3A (5V)で、180個々にアドレス指定可能なRGB LEDをサポートします。



ピン	信号名	ピン	信号名
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

1

アドレス指定可能なRGB LEDストリップコネクター



アドレス指定可能なRGB LEDファンコネクター



⚠ 警告

間違ったタイプのLEDストリップを接続しないでください。JRGBコネクターとJARGB_V2コネク ターは異なる電圧を供給し、ARGB 5V LEDストリップをJRGBコネクターに接続すると、LEDスト リップが損傷します。

⚠ 注意

- 故障する恐れがあるのでARGB Gen1規格とARGB Gen2規格のデバイスを同時使用しないで ください。
- ・
 鮮やかなLEDライティング効果を得るためには、同規格のRGBデバイスで統一することを強く 推奨いたします。
- アドレス指定可能なRGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして 電源コードを抜いた状態で実施してください。
- MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。

JAF_1: EZ Connヘッダー V1

このヘッダーは、MPG EZ120 ARGBファン接続用に設計されており、配線を簡潔にします。ARGB Gen1規格とARGB Gen2規格のデバイス、システムファンも接続できます。



		• • 7	
ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	5V
3	12V	4	DATA
5	Sense	6	Ground
7	Speed Control Signal	8	No Pin

2 8

MPG EZ120 ARGBファンコネクター



アドレス指定可能なRGB LEDファンコネクター



JAF_1ヘッダー



- Fan-JAF1ケーブルは、MPG EZ120 ARGBのパッケージに含まれています。
- MPG EZ120 ARGBの取り付ける方法については、https://msi.gm/S5035E56 を参照してください。



オンボードLED

EZ Debug LED

これらのLEDはマザーボードのデバッグ状態を表示します。

LED色	状態
赤色■	CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
黄色	DRAMが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
白色口	GPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
緑色■	ブートデバイスが検出されないか、または認識に失敗したことを 示します。

EZメモリ検出LED

このLEDはメモリモジュールの故障を診断します。メモリモジュールの故障が確認された場合、LEDが点灯します。





OS、ドライバーおよびMSI Centerのインスト ール

www.msi.comから最新のユーティリティとドライバーをダウンロードしてアップデートしてください。

Windows 11のインストール

- 1. PCの電源をオンにします。
- 2. Windows 11のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。
- 3. PCケースのRestartボタンを押します。
- 4. POST (Power-On Self Test)中にF11キーを押し、ブートメニューに入ります。
- 5. ブートメニューから光学ドライブを選択します。
- Press any key to boot from CD or DVD... というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。(スペースキーやEnterキーが無難です。)表示されない場合、このステップを飛ばします。
- 7. 画面に表示される説明に従ってWindows 11をインストールします。

MSI Driver Utility Installerでのドライバーのインストール

⚠ 注意

- 新しいネットワークチップの中には、Windows 11にネイティブに対応していないものがあります。MSI Driver Utility Installerでドライバーをインストールする前に、LANドライバーをインストールすることを推薦します。LANドライバーのインストールについてはwww.msi.comからご参照ください。
- MSI Driver Utility Installerは一度だけポップアップします。インストール中にMSI Driver Utility Installerをキャンセルしたり閉じたりした場合は、MSI CenterマニュアルのLive Updateの章を参照して、ドライバーをインストールしてください。www.msi.comからマザーボ ードを検索し、ドライバーをダウンロードすることもできます。
- MSI Driver Utility Installerはインターネットでインストールする必要があります。
- 1. Windows 11を起動させます。
- 2. スタート > 設定 > Windows Updateを選択し、更新プログラムの確認をクリックします。
- 3. MSI Driver Utility Installerは自動的にポップアップします。



4. I have read and agree to the MSI Terms of Useチェックボックスを選択し、Nextをクリックします。

ltem	Online Ver.	Size	Status
MSI Center	1.0.40.0	445.3 MB	Need Update
Chipset Drivers	10.1.18836.8283	2.7 MB	installed
SVGA Drivers	30.0.100.9837	578.3 MB	Installed
Network Drivers	26.2.0.1	106.8 MB	Installed
BlueTooth Drivers	22.80.1.1	76.4 MB	Need Update
WIFI Drivers	22.80.1.1	57.4 MB	Need Update
HD Universal Drivers	6.0.9257.1	52.4 MB	No Install

5. 左下のSelect AllチェックボックスをチェックしてInstallをクリックし、MSI Centerとドライ バーをインストールします。インストールの進行状況は下部に表示されます。

:

6. インストールが完了したら、Finishをクリックします。

MSI Center

MSI Centerはゲーム設定の最適化とコンテンツ作成ソフトの使用に役立つアプリケーションで す。また、PCや他のMSI製品のLEDライトの効果を操作し、同期することができます。 MSI Center により、モードをカスタマイズしたり、システムを管理やファンの回転速度を調整したりできます。

MSI Centerユーザーガイド



MSI Centerの詳細情報は、
 https://msi.gm/S391169E
 またはQRコードからアクセスしてください。

小注意

機能はご購入した製品によって異なる場合がります。



UEFI BIOS

MSI UEFI BIOSはUEFI (Unified Extensible Firmware Interface)アーキテクチャと互換性があ ります。UEFIは、従来のBIOSでは実現できない新機能と利点を多く持っています、将来は完全に BIOSに取って代わることができます。MSI UEFI BIOSは、デフォルトのブートモードとしてUEFIを 使用し、新しいチップセットの機能を最大限に活用することができます。しかし古いデバイスと互 換性を保つためCSM (Compatibility Support Module) モードも搭載し、レガシーデバイスを UEFI互換デバイスとして使用することもできます。

⚠ 注意

ほかの説明がない限り、本ユーザーマニュアルの用語のBIOSはUEFIを指します。

UEFIの利点

- クイック起動 UEFIは直接にオペレーティングシステムを起動し、BIOSセルフテストプロセス を保存することができます。また、POST時にCSMモードに切り替えにかかる時間も排除しま す。
- 2 TBより大きいハードディスクドライブパーティションをサポートします。
- GUID Partition Table (GPT) 付きのプライマリパーティションを4つ以上にサポートします。
- 無制限のパーティションをサポートします。
- 新しいデバイスの全機能をサポート 新しいデバイスは互換性がない場合があります。
- セキュリティ起動をサポート UEFIは、オペレーティングシステムの有効性をチェックして、起動プロセスにはマルウェアがないことを確認します。

互換性のないUEFIケース

- 32ビットWindowsオペレーティングシステム このマザーボードはWindows 11 64ビットオ ペレーティングシステムのみをサポートします。
- 古いグラフィックカード -システムはグラフィックカードを検出します。古いグラフィックカード を使用すると、このグラフィックカードにはGOP (Graphics Output Protocol)サポートを 検出できませんの警告メッセージが表示されます。

⚠ 注意

正常な機能を持つために、GOP/UEFI対応のグラフィックスカードに置き換えるか、CPUの統合 グラフィックスを使用することを推奨いたします。

BIOSの設定

BIOSのデフォルト設定は、通常の使用においてシステムの安定性のために最適な性能を提供します。ユーザーがBIOSに精通していない場合は、起こり得るシステムへのダメージや起動の失敗を防ぐために、常にデフォルト設定のままにすべきです。

⚠ 注意

- システムに問題がない場合、BIOSのアップデートは推奨されません。
- BIOSは性能の向上のために、継続的に変更と修正が行われています。最新のBIOSと本書の 内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご承知おきください。詳細はBIOSの HELP情報パネルを参照してください。
- BIOSの画面、オプションと設定はご購入した製品により異なる場合があります。

BIOSユーザーガイド

BIOSの設定の他の説明は、
 https://msi.gm/S939FABE
 またはQRコードからアクセスしてください。



BIOSユーザーガイドの内容はご購入したマザーボードによって異なる場合があります。設定とオ プションの詳細はマザーボードの実際のBIOSバーションを参照してください。



BIOSセットアップ画面の起動

起動中に、「Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu」というメッセージが表示されている間に<Delete>キーを押してください。

機能キー

- +/-: 値を上げ / 下げる
- Enter: 項目を選択する
- **ESC**: 終了する
- **Tab**: 次の選択
- Ctrl+F: 検索メニューに入る
- F1: ヘルプを参照する
- F2: お気に入り項目を追加/削除する
- F3: お気に入りメニューに入る
- F4: CPUコアセンターとメモリセンター情報メニューに入る
- F5: Hardware Monitorメニューに入る
- F6: 工場出荷時の設定値に戻す
- F7: Advanced modeとEZ modeの間に切り替える
- **F8**: OCプロファイルをロードする
- F9: OCプロファイルをセーブする
- F10: 設定を保存して再起動させる*
- **F12:** スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます (FAT/ FAT32フォーマットのみ)

* <F10>キーを押すと、変更内容の確認メッセージが表示されます。YesまたはNoを選択して確認してください。

BIOSバージョンを確認する方法

BIOSに入ったら、情報ボックスにBIOSバージョンがあります。



BIOSのリセット

特定の問題を解決するために、BIOSをデフォルト設定に戻す必要があります。下記の手順に従ってBIOSを工場出荷時の設定にリセットしてください。

- BIOSセットアップ画面で<F6>キーを押して工場出荷時の設定値に戻します。
- マザーボード上のクリアCMOSジャンパをショートする。
- リアI/OパネルのクリアCMOSボタンを押す。マザーボードにこのボタンがない場合は、このステップを飛ばします。

⚠ 注意

CMOSデータをクリアする前に、必ずPCの電源がオフにすることを確認してください。BIOSのリ セットについては**クリアCOMS**ジャンパ/ボタンセクションをご参照ください。

BIOSのアップデート方法

M-FLASHでのBIOSアップデート

M-Flashプロセスを開始する前に、以下を用意してください:

• FAT32フォーマットされた容量32GB以下のUSBメモリ

⚠ 注意

M-FlashはFAT32フォーマットのみをサポートし、USBメモリは32GB以下にする必要があります。

• インターネット接続可能なPC

下記の手順に従ってBIOSのアップデートを行ってください。

- 1. MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードし、USBメモリにコピーしてください。
- 2. マザーボードにマルチBIOSスイッチがある場合は、標的BIOS ROMにスイッチします。
- 3. USBメモリをマザーボードのUSBポートに挿入します。
- 4. いずれかの方法でフラッシュモードに入ります:
 - POST中に<Ctrl + F5>キーを押して、Yesをクリックしてシステムを再起動させます。
 - POST中に<Delete>キーを押してBIOSセットアップ画面に入ります。M-FLASHタブを選択し、Yesをクリックしてシステムを再起動させます。
- M-FLASHファイルメニューからBIOSイメージファイルを一つ選択し、Enterキーを押します。
- ファイルの確認メッセージが表示されると、YesをクリックしてBIOSのアップデートを始めます。

アップデートが完了すると、システムが自動的に再起動します。

MSI CenterでのBIOSアップデート

アップデートの前に:

- LANドライバーがインストールされ、インターネット接続が正しく動作していることを確認して ください。
- アップデートする前に、他のアプリケーションをすべて閉じます。
- BIOSのアップデート:
- 1. MSI CENTERをインストールして起動させて、Supportページに入ります。
- 2. Live Updateを選択して、Advancedボタンをクリックします。
- 3. BIOSファイルを選択して、Installボタンをクリックします。
- 4. インストールのリマインダーが表示されると、Installボタンをクリックします。

システムが自動的に再起動してBIOSのアップデートを始めます。アップデートプロセスが完了すると、システムが再起動します。

Flash BIOSボタンでのBIOSアップデート

- 1. MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードします。
- 2. BIOSファイルの名前をMSI.ROMに変更します。それをUSBメモリのルートフォルダにコピーします。
- 3. 電源をCPU_PWR1とATX_PWR1コネクターに接続します。(電源ユニット以外を取り付け る必要はありません。)
- 4. MSI.ROMファイルを含むUSBメモリをマザーボードのFlash BIOSポートに挿入します。
- 5. Flash BIOSボタンを押すとBIOSの書き込みが始まります。LEDの点滅はBIOSアップデート が進行中であることを示します。

BIOSアップデートが完了するとLEDの点滅が止まり、オフになります。

Regulatory Notices

FCC-B Radio Frequency Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

NOTE

- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Shield interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA (626)913-0828 www.msi.com



CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

- RED 2014/53/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- Implementing measure Directive 2009/125/EC of ESPR Regulation (EU) 2024/1781

CE

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI-Europe: Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact MSI Computer Europe B.V. via gpsr@msi.com Science Park Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality



WLAN 5150-5350 MHz:

The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use in the European Union.

WLAN 6E:

a. Low Power Indoor (LPI) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices: The device is restricted to indoor use only when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

b. Very Low Power (VLP) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices (portable devices): The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

ii

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz, 6GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz, 6GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

NCC無線設備警告聲明

工作頻率2.4GHz, 5GHz, 6GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停 用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功 率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Australia and New Zealand notice

This equipment incorporates a radio transmitting and receiving device. In normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with the Australian and New Zealand Standards.

クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC인증서



상호: (주)엠에스아이코리아 제품명: 메인보드 모델명: 10-7E81 제조년월: 2025년 제조자 및 제조국가: MSI/중국

iii

Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

BSMI:



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California. For further information please visit:

https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

- INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Battery voltage: 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains an irreplaceable battery.
- This icon indicates that a swallowed button battery can cause serious injury or death. Please keep batteries out of sight or reach of children.



Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

https://csr.msi.com/global/index

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.



- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.
- Please visit <https://us.msi.com/page/recycling> for information regarding the recycling of your product in the US.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement



European Union: This symbol on the product indicates that this product cannot be discarded as municipal waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste electrical and electronic equipment by handing it over to a designated collection point for recycling. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子 機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження

v

використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

MS-7E81主板产品中有害物质的名称及含量

	有害物质						
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
印刷电路板组件*	\times	0	0	0	0	0	
纽扣电池	0	0	0	0	0	0	
外部信号连接头	\times	0	0	0	0	0	
其他 (例: 线材等)	×	0	0	0	0	0	

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

次:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

*印刷电路板组件:包括印刷电路板及其构成的零部件。

上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱:電腦主相	幾板	板型號(型式):MS-7E81						
	限用物質及其化學符號							
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr⁺6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
電路板	0	0	0	0	0	0		
電子元件	—	0	0	0	0	0		
金屬機構件	—	0	0	0	0	0		
塑膠機構件	0	0	0	0	0	0		
備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。								
備考2. "〇"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。								
備考3."—"係指該項限用物質為排除項目。								

Copyright and Trademarks Notice

Copyright © Micro-Star Int' l Co., Ltd. All rights reserved. The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int' l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

HDMI™

The terms HDMI[™], HDMI[™] High-Definition Multimedia Interface, HDMI[™] Trade dress and the HDMI[™] Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI[™] Licensing Administrator, Inc.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: http://www.msi.com
- Register your product at: http://register.msi.com

Revision History

• Version 1.0, 2025/06, First release.



